This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平1-205907

⑤Int. Cl. ¹

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 平成1年(1989)8月18日

B 23 B 47/18

A-8107-3C B-8107-3C

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

会発明の名称

ボール盤のドリル送り、戻しの数値制御方法

②特 願 昭63-28348

②出 願 昭63(1988) 2月8日

⑩発明者 長迫

道 雄

広島県広島市中区東千田2丁目11-16-908

⑪出 顯 人 長 迫

道 雄

広島県広島市中区東千田2丁目11-16-908

個代 理 人 弁理士 古田 剛啓

明 細 音

1. 発明の名称

ポール盤のドリル送り、戻しの数値制御方法 2. 特許初求の範囲

- 1. 数値制御ボール盤を用いて工作物に孔閉けを行なうに当つて、ドリルの先端が工作物表面に遠するまでのドリルを早送りする工程、次のセンター出しするためのドリルを微速で送る工程、以後閉けようとする孔の深さに遠するまでのドリルを低速で送る工程および孔閉け終了後のドリルを原点に早戻しする工程、を順次行なうことよりなるボール盤のドリル送り、戻しの数値制御方法。
- 2. 数値制御ボール盤を用いて工作物に高速深孔関けを行なうに当つて、ドリルの先端が工作物 皮面に達するまでのドリルを早送りする工程、次のセンター出しするためのドリルを徹遠で送る工程、次いで開けようとする孔の深さを複数の区間に分割し、各区間の設定深さまでのドリルを低速で送る工程と各区間の最終点で該各区間の長さよりも小さい長さドリルを早戻しする工程との組合

せよりなる繰り返し工程、および孔別け終了後の ドリルを原点に早戻しする工程、を順次行なうこ とよりなるボール盤のドリル送り、戻しの数値制 御方法。

- - 4. 数値制御ボール盤を用いて中空部分を有す

る工作物に孔閉けを行なうに当つて、ドリルの先 端が工作物裏面に遠するまでドリルを早送りする 工程、次のセンター出しのためのドリルを微速で 送る工程、中空部分のドリルを低速で送る工程、 中空部分のドリルを早送りする工程、および孔閉 け終了後のドリルを原点に早戻しする王程、を順 次行なうことよりなるボール盛のドリル送り、艮 しの数値制御方法。

5. 数値制御ボール盛を用いて工作物に孔開け した上座ぐりを行なうに当つて、ドリルの先端が 工作物裏面に遠するまでのドリルを早送りする工 程、次のセンター出しのためのドリルを微速で送 る工程、以後閉けようとする孔の深さに違するま でのドリルを低速で送る工程、さらに座ぐりする 工程および孔開けの座ぐり終了後のドリルを原点 に早戻しする工程、を順次行なうことよりなるポ

本発明は数値制御ボール盤を用いて工作物に孔

ール盤のドリル送り、戻しの数値制御方法。 3. 発明の詳細な説明 [産業上の利用分野]

あつたり、切粉、切屑の除去が困難となり、孔閉 け加工を中断したり、センター出しが不満足で、 孔聞け位置、形状、寸法が不正確となつたり、ド リルが折れたりする問題点があつた。

[課題を解決するための手段]

以上の問題点を解決するための本発明に係るボ ール型のドリル送り、戻しの数値制御方法の第1 は数値制御ポール盤を用いて工作物に孔開けを行 なうに当つて、ドリルの先端が工作初衷面に遠す るまでの早送りする工程、次のセンター出しする ためのドリルを微速で送る工程、以後聞けようと する孔の深さに達するまでのドリルを低速で送る 工程および孔開け終了後のドリルを早戻しする工 程を順次行なうことよりなるものである。

第2の発明は数値制御ボール盤を用いて工作物 に高速深孔閉けを行なうに当つて、ドリルの先端 が工作物表面に遠するまでのドリルを早送りする 工程、次のセンター出しするためのドリルを微速 で送る工程、次いで聞けようとする孔の深さを復 数の区間に分割し、各区間の設定深さまでのドリ

聞けを行なうに当つてのポール盤のドリル送り。 **戻しの制御方法に関するものである。**

【従来の技術】

従来川いられている直立ボール盤は例えば主軸。 直立するコラムの上部に設けた主軸 駆動変速装置, その途中なら小歯車とラツクを介して主軸スリー プに送りを与えるために設けた送り装置,工作物 を固定するテーブル、ベツド等より構成されてお り、主軸の先端にドリルを取り付け、回転させ、 テープルに固定した工作物にドリルを送り、押し 付け、工作物に孔閉けするようにしたものであつ て、ドリルの回転速度および送り速度は段階的に もしくは無段に変化させることができるようにな つている.

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、以上に示した従来の直立ボール 盤は手動で主軸,ドリルで送る場合を除いて、送 り速度はドリルの回転を停止して、その都度変更 する以外は孔開け加工中は変更できず、送り速度 が不適当であるため、孔閉け加工作業が非他率で

ルを低速で送る工程と各区間の最終点で該各区間 の長さよりも小さい長さドリルを早戻しする工程 との組合せよりなる繰り返し工程、および孔開け 終了後のドリルを原点に早戻しする工程、を順次 行なうことよりなるものである。

第3の発明は、数値制御ボール盤を用いて工作 物に深孔閉けを行なうに当つて、ドリルの先過が 工作物表面に達するまでのドリルを早送りする工 程、次のセンター出しするためのドリルを微速で 送る工程、関けようとする孔の深さを複数の区間 に分割し、最初の区間の設定深さまでドリルを低 速で送る工程、各区間の最終点で一旦前記センタ - 出しのためにドリルを欲速で送つた終点までド リルを早戻しする工程と、直前のドリルを早戻し する工程の長さよりも小さい長さドリルを早送り する工程と、さらに次の区間の設定深さまでドリ ルを低速で送る工程との組合せよりなる繰り返し 工程、および孔開け終了後のドリルを原点まで早 **戻しする工程、を順次行なうことよりなるもので** ある。

第4の発明は、数値制御ボール盤を用いて中空部分を有する工作物に孔開けを行なうに当つてて、ドリルの先端が工作物裏面に達するまでドリルを 早送りする工程、次のセンター出しのためのドリルを 他速で送る工程、中空部分のドリルを低速で 送る工程、中空部分のドリルを 送る工程、中空部分のドリルを まび孔開け終了後のドリルを原点に早戻しする 工程、を 取次行なうことよりなるものである。

第5の発明は、数値制御ボール盤を用いて工作物に孔開けした上座ぐりを行なうに当つて、ドリルの先端が工作物表面に達するまでのドリルを見っている工程、次のセンター出しのためのドリルを微速で送る工程、以後開けようとする孔のでではではなる工程がよび孔開けの座ぐり終了ならに座ぐりする工程および孔開けの座ぐり終了なるにリルを原点に早戻しする工程、を順次行なうことよりなるものである。

[作用]

本発明は以上の手段により、工作物の孔開け切削加工を自動的に行なうようになつている。孔開

け切削加工抵抗が低い工程では早送りあるいは早 戻しを行なうようにしてあるため、孔開け切除加 工時間が短縮される。また深孔開け、切削加工の 際は途中で必要に応じて、ドリル抜き出し、油を 噴出させ、生じた切材、切屑を除去するようにし てあるため、孔開け切削加工が円滑に行なわれる。 センター出し時はドリルを微速で送るようにして あるため、ドリルの折損や孔開け位置、形状、寸 法の狂いが生じない。

[实施例]

本発明の実施例について、図面によつて説明する。

野 9 図は本発明を実施するための数値制御ボール型の一例であつて、1はドリル、2 はそのドリル2 を先端に取り付け且つドリル2 を回転させる主軸、3 は主軸回転変速装置、3 a は主軸モーク、3 b は変速機、4 はその主軸回転変速装置3 を収り付ける移動台、4 a はその移動台4の下端に重すさせた保護板、5 は前記主軸回転変速装置3と共にドリル1を上下運動させる送り装置であって、

以上の構成の数値制御ボール盤の機能について 先ず説明する。

ドリル1の回転は主軸モータ3a, 変速級3b よりなる主軸回転変速装置3により、主軸2を介 して、駆動回転速度を制御するようになつている。

ドリル1の送りは送り装置5のサーボモータ5 aの回転を減速限5bにより減速し、螺棒5dを 回転させることによつて、螺孔5eの上下運動に 転換し、その上下運動を螺孔5eを設けた移動台 4、その移動台4に取り付けた主軸回転変速装置 3、およびその主軸回転変速装置3に取り付けた 主軸2を介して、伝えることによつて行なうよう になつている。

次に送り、戻しの制御方法について説明する。 第1の発明は、第1図に示すようにドリル1の 先端が工作物 8 変面に達するまでのドリル1をた とえば、3 m/min の速度で早送りする工程FF 次のセンター出しするためのドリル1をたとえば 0.5 m/min の微速で送る工程Q1、以後閉けようとする孔の深さ Z に達するまでのドリル1を1 m/min の低速で送る工程Q2、および孔閉け終 了後のドリル1を原点 A にたとえば 3 m/min の 速度で早戻しする工程FBを順次行なうことより なるものである。

高速深孔開けを行なうに当つての第2の発明は 第2図に示すように、ドリル1の先端が工作物 8 の変面に達するまでのドリル1を早送りする工程 ドド、次のセンター出しするためのドリル1を欲 速で送る工程 Q1 は第1の発明と同様であるが、





続く工程は以下のようになる。すなわち、閉けようとする孔の深さを複数の区間に分割し、各区間の設定深さまのでのドリル1をたとえば1 m/min の低速で送る工程 Q 1 と、各区間の最終点で工程 Q 2 の長さよりも小さい長さドリル1を早戻しする工程 F R との組合わせよりなる繰り返し工程 および孔関け終了後のドリル1を原点 A に早戻しする工程 F B を順次行なうことよりなるものである。

深孔閉けを行なうに当つての第3の発明は以下の点で第2の発明と異なる。すなわち第3図に示すように、センター出しするためのドリル1を微速で送る工程Q1、に続き、関けようとする孔の深さまでドリル1を低速で送る工程Q2 と各区間の終点で一旦センター出しのためにドリル1を微速でよりでしまでドリル1を早度しまない長さいりまる工程FRの長さよりなの区間の設定深さまない1を低速で送る工程Q2との組合せよりなりにで第3の発見される。との組合せよりないで第3の発見ではないで第3の発見ではないで第3の発見ではないで第3の発見である。

開け切削、座ぐり等の各工程の操作順を決め、それぞれ、順位番号に対して該当する工程のランプ 兼用押釦を押した上、送り畳を設定する。

同一工程を繰り返し実施する場合は繰り返し釦を押し、反復回数を設定する。送り速度、回転速度、近り原、反復回数を設定する場合、それぞれ設定項目标に選択釦を押した上、各桁の設定押釦を順次押し、数字を0→1→2→3…と変化させ、それぞれ設定数字に合わせる。戻しの場合は数字の前の設定押釦を押し、一記号を付ける。このように設定した後始動スイッチを押せば、ボール盤を作動させ、工作物に所望の孔開けをさせることができる。

[発明の効果] ・

数値制御ボール盤を用いて工作物に孔閉けを行なうに当つて、以上に示すドリルの送り、戻しの数値制御方法を適用することによつて、負荷があまり掛からない工程は早送りもしくは早戻ししてでき、かつ途中で条件変更のための停止が必要がなくなり、孔開け加工時間の短縮が可能となり、

第5図および第6図に示す管材8a、形材8b 等の中空部を有する工作物に孔11,11を孔開 は表行なうための第4の登場は、以下の点で第1

る綴り返し工程を順次行なうことである。

けを行なうための第4の発明は、以下の点で第1の発明と異なる。すなわち、第4図に示すように、センター出しするためのドリル1を微速で送る工程 Q1 に続き、中空部分のドリル1を低速で送る工程 Q2 、および中空部分のドリル1を早送りする工程ドドを順次行なうことである。

以上に制御方法を実施するに当つて、設定器 9 に次のように設定する。すなわち、早送りFFと早戻しFRの速度は約 3 m/min に固定しておく。 孔開け切削と座ぐりとに対して、それぞれ送り速度と回転速度とを設定する。早送り、早戻し、孔

他 本が向上する。

また、深孔関け切削加工の際、途中ドリルを複数回抜き出し、切粉、切屑を油を噴出させて除去することが出来るために、切粉、切屑詰まりによる運転停止あるいは孔開け切削加工速度の低下の問題が解消される。

センター出し時はドリル1が微速で送られるようになつたため、センター出しが正確となり、その後の孔開け位置、形状、寸法が不正確となることはない。

4. 図面の簡単な説明

第1図は第1の発明の実施例の制御スケジュールを示す図、第2図は第2の発明の実施例の制御スケジュールを示す図、第3図は第3の発明の実施例の制御スケジュールを示す図、第4図は第4の発明の実施例の制御スケジュールを示す図、第5図、第6図はそれぞれ第4の発明を適用する中空師を有する工作物の中空管、形材に孔開けを行なう状況を示す断面図、第7図は第5の発明の実施例の制御スケジュールを示す図、第8図は第5

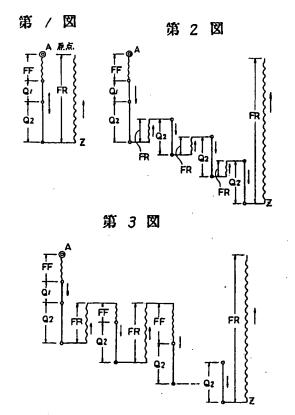


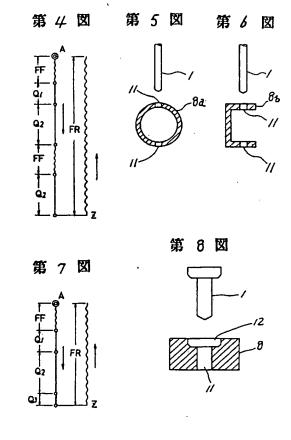
の発明を適用する工作物に孔開け、座ぐりを行なう状態を示す断面図、第9図は本発明の実施例説明用の数値制御ボール盤概念側面図、第10図は第9図の数値制御ボール盤に付設した設定器正面図である。

1	ドリル
2	主軸
3	主轴驱動变速装置
3 a	主軸モータ
3 ь	変速機
4	移動台
4 a	保護板
5	送り装置
5 a	サーポモータ
5 ъ	減速機
5c	送りねじ機構
5 d	蝶棒
5 e	蝶孔
5 f	轴受
6	スタンド

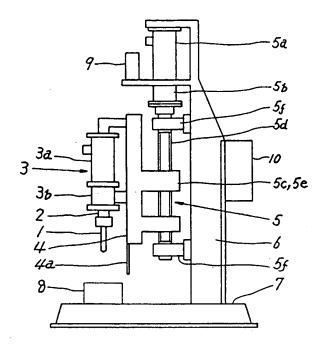
7		~	ベッド				
8		1	C作物				
9		33	2 定 忍				
10		#	训御板				
11		7	l				
12		A	Eぐり	加工			
許	田	刚	人	長	迫	进	1.11
理	人	弁玛	I ±	古	Ħ	团山	啓

特代





第9図



第 10 図

